

供給確保計画の概要

1. 認定の日付

令和5年6月16日

2. 供給確保計画の認定番号

2023半導体第9号－1

3. 供給確保事業者の名称等

高圧ガス工業株式会社

4. 認定供給確保計画の概要

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
半導体原料（ヘリウム）
 - 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
半導体製造工程で排出されるガスからのヘリウムガスの回収及びリサイクル
 - 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1. 生産基盤の整備 及び 5. 使用の合理化
 - ・ 主要製品：ヘリウム
 - ・ 供給開始時期：2025年6月（予定）
 - ・ 生産能力：10,200m³/年
- （※）供給開始の日から10年以上の継続生産を予定
- 希望する支援措置
助成金交付

※上記以外の情報については、競争環境への影響及び申請者の希望等を鑑み、非公表とする。